

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请新增授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2024年2月6日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。经与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行沟通后，公司于2024年3月18日召开了第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案》。在第五届董事会第五次会议审议通过的抵押物清单不变的情况下（本次抵押资产具体明细为公司一期宿舍楼B栋[郴房产权证苏仙第711004829]、C栋[郴房产权证苏仙第711004833]），新增向全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田公司”）提供不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田公司将根据实际需要与银行协商确定。

本次功田公司向银行申请新增综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。授信及抵押期限为本次董事会审议通过后三年内有效，公司董事会授权公司董事长孙华山先生先生签署上述额度范围内相关授信及资产抵押等相关法律文件。

二、对公司的影响

功田公司本次向中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行申请新增银行授信额度，是为了满足功田公司融资需求，根据金融机构要求进行。贷款为公司生产经营所需，该新增授信额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日